<u>ڗۅ</u>ۿۺ فيريڪ @ • • •

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۲۲، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۴۰۱ DOI: 10.47176/ijpr.22.2.91321

# ساخت و مشخصه یابی لایههای نازک متخلخل BiVO4: تأثیر نقصهای ساختاری بر خواص فوتوالکتروشیمیایی

ابولفضل رسولی اردلانی' ، محمد زیرک'، مازیار کاظمی'، و علیرضا مشفق\*"

۱. دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ۲. دانشکده علوم، گروه فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ۳. پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

پست الکترونیکی: moshfegh@sharif.edu

(دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۶/۳۱ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۹/۱۰/۱۰)

#### چکیدہ

**واژههای کلیدی**: بیسموت وانادیت، لایهٔ نازک، افشانهٔ پایرولیز، متخلخل، نقص اکسیژن

#### ۱. مقدمه

با توجه به اهمیت هیدروژن به عنوان یـک منبـع حامـل انـرژی پاک و تجدید پذیر، تولید این مـاده از طریـق تجزیـهٔ آب و بــه

کمک نور خورشید، که دو منبع فراوان و ارزان در طبیعت هستند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، در سالهای اخیر تحقیقات روی استفاده از فوتوکاتالیستها و

جلد ۲۲، شمارهٔ ۲

فوتوالکتروکاتالیست ها گسترش یافته است [۱–۴]. بعد از TiO2 که به عنوان نخستین فوتوکاتالیست برای تجزیهٔ آب شناخته شد [۵]، نیمه هادی های دیگری نیز به طور بسیار گستردهای مورد بررسی قرار گرفتند [۶–۱۰]. هدف از تمام این بررسی ها برطرف کردن چالش هایی است که در مسیر رسیدن به یک فوتوکاتالیست پایدار و مقرون به صرفه با بازدهی مناسب، وجود دارد. علی رغم مطالعات زیادی که روی گسترهٔ وسیعی از نیمه هادی ها انجام شده است، در حال حاضر هیچ کدام از این مواد نتوانسته اند به معیارهای مناسب برای استفاده کاربردی در مقیاس وسیع دست یابند و تلاش ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

یکی از نیمه هادیهایی که اخیراً به شدت مورد توجه قرار گرفته است بیسموت وانادیت (BiVO<sub>4</sub>) است. اولین بار خاصیت فوتوکاتالیستی این ماده برای اکسایش آب در سال ۱۹۹۸ کشف شد [۱۱]. با توجه به پایداری شیمیایی مطلوب، اندازهٔ مناسب شکاف انرژی ( ۲/۵ eV- ۲/۴)، هزینهٔ کم، خنثی بودن نسبت به محیط زیست و به ویژه بعد از ایـن کـه مشخص شد فاز مونوکلینیک از این ماده می تواند یک فوتوكاتاليست با بازدهي بسيار خوب براي اكسايش آب باشد [۱۲]، به طور غیرمنتظرهای ۲ توجهها به این ماده رو به افزایش نهاد [۱۳]. بیسموت وانادیت یک فوتوکاتالیست از نوع n بـا شکاف نواری ۲/۴ eV است. این شکاف نواری متناظر با طول موج nm موج ۵۱۶ بوده که راندمان نظری تبدیل نور خورشید به هیدروژن ٪ ۹/۲ را به ارمغان می آورد. افزون بر این، رسانندگی بالای حفرهٔ این ماده را برای اکسایش آب به مادهای مناسب تبديل مي كند [۱۴ و ۱۵]. ايسن ماده در حال حاضر بهترين عملکرد را در میان اکسید فلزات برای اکسایش آب بـه روش فوتوالكتروشيمايي دارد [١٣]. جالب توجه است كه سريع ترين رشد نسبى عملكرد فوتوكاتاليستى در ميان فوتوكاتاليست هاى رايج ماننـد ZnO ،TiO<sub>2</sub> و متعلـق بـه BiVO<sub>4</sub> و MO<sub>3</sub> و WO<sub>3</sub> BiVO<sub>4</sub> است، کما این که در سال ۲۰۱۸ مادهٔ BiVO<sub>4</sub> به حـد نظری چگالی جریان نوری خود یعنی ۷/۵ mA/cm<sup>2</sup> نزدیک

#### شد [۱۳].

تحقیقات بسیار زیادی در مورد استفاده از بیسموت وانادیت و تركيبات أن بعنوان فوتوكاتاليست براي تجزيه فوتوالكتروشيميايي آب [١۶-١٨] و تخريب آلاينده هاي زيست محيطي گزارش شده است [۱۹–۲۵]. على رغم رشد روز افزون عملکرد بیسموت وانادیت و توجه ویژهای که به این ماده شده است، تهیه لایه های نازک یکنواخت این ماده در مقیاس وسیع و با پایداری و بازدهی بالا جهت کاربردهای فوتوالکتروشیمیایی همچنان یک چالش بزرگ است [۲۶]. مرسومترین روش ایجاد لايههاي نازك BiVO4 استفاده از روش لايـه نشـاني فلـز-آلـي (MOD<sup>2</sup>) است [۱۴، ۱۵ و ۲۷–۳۲]. در این روش لایه نشانی از محلول آلى حاوى چشمه هاى Bi<sup>+3</sup> (عمدتاً Bi(NO<sub>3</sub>)3) و V<sup>+5</sup> (V) tri-i-propoxy oxide vanadium و VO(acac) (عمددتاً <sup>°</sup> با حالت اکسایش IV-V) به عنوان محلول لایـه نشانی استفاده می شود. محلول پیش مادهٔ نهایی با استفاده از روش های مختلف لايه نشاني مانند لايه نشاني چرخشي، افشانه يايروليز، قطره چکانی و ... روی زیرلایههای مختلف به ویژه شیشههای شفاف رسانای اکسیدی (TCO<sup>\*</sup>) مانند FTO<sup>\*</sup> و TTO<sup>\*</sup> لایه نشانی می شود. سیس لایه های به دست آمـده در محـدودهٔ دمـایی C° ۰۰۴-۰۰۵ حرارت داده می شوند تا گونه های فلز –آلبی Bi و V تجزیه شده و BiVO4 چندبلوری تشکیل شود [۳۳]. در این روش و در هنگام پخت لایهها، پیش مادهها کلوخهای شده و ساختارهایی همانند حلقهٔ قهوه بر سطح نمونه تشکیل میشود. لذا ایجاد یک لایهٔ یکنواخت در مقیاس بزرگ با ایـن رویکـرد چالش بر انگیز است.

روشهای فیزیکی نظیر کند و پاش [۳۴] و لایه نشانی لیـزر پالسی (PLD <sup>۷</sup>)[۳۵] نیز برای تهیـهٔ لایـههـای نـازک بیسـموت وانادیت گزارش شده است، که به دلیل نیاز به تجهیـزات گـران قیمت، این گزارشها بسیار محدود است. در تحقیقی ابتدا پودر

- ۳. Vanadyl acetylacetonate
- Transparent conductive oxides
- $\Delta$ . Fluorine doped tin oxide
- Indium doped tin oxide
- V. Pulsed Laser Deposition

<sup>1.</sup> Breakthrough

Y. Metal organic deposition

#### جلد ۲۲، شمارهٔ ۲

344

Archive of SID.ir

BiVO4 به روش هیدروترمال سنتز شده و پس از آن به کمک امواج فراصوت از این پودر تعلیقی در محیط آبی تهیه شده و در انتها به کمک فرایند الکتروفورتیک لایهای نازک از بیسموت وانادیت روی زیرلایهٔ مش استیل ایجاد شد [۳۳]. مواد و تجهیزات استفاده شده در این روش ساده و مقرون به صرفه هستند، اما چند مرحلهای بودن این فرایند، آن را به روشی زمانبر تبدیل کرده است. همچنین این رویکرد در ایجاد لایه-های یکنواخت روی بسترهایی مانند TT و FTO عملکرد چندان مناسبی نداشته است.

به تازگی رویکردی به نام روش احتراق درجا (COM<sup>\*)</sup>) توسط محققین گزارش شده است [۲۶]. در این روش از پیش مادهٔ NH4VO3 و حلال اتیلن گلیکول استفاده می شود. پس از لایه نشانی با چنین پیش مادهای و هنگام عملیات حرارتی، NH<sub>3</sub> از آمونیوم متاوندیت و اتیلن گلیکول اجزای کاهنده و <sup>-NO</sup>3 از بيسموت (III) نيترات ۵ آبه جـزء اكسـندهٔ سـوخت احتـراق را تشکیل میدهند. چنانچه از پیش مادهٔ فلـز-آلـی مرسـوم یعنـی VO(acac)<sub>2</sub> استفاده شود احتراق رخ NH<sub>4</sub>VO<sub>3</sub> نخواهد داد. فراورده های احتراق یعنی CO2 ناشی از اکسایش اتيلن گليكول، N2 ناشى از اكسايش NH<sub>3</sub> يا كاهش <sup>-</sup> NO است. بعد از فرايند احتراق درجا لاية بي شكل BiVO<sub>4</sub> در دماهای C° ۲۵۰ - C° ۳۰۰ یخت می شود تا به واسطهٔ اکسایش اتیلن گلیکول باقیمانده نانوتخلخل های اولیه منبسط شوند و یک فیلم بلورین با ریختشناسی متخلخل سه بعدی به دست آید. فرايند احتراق، علاوه بر ايجاد ساختار متخلخل، بـ آزادسازي انرژی گرمایی زیاد در مدت کوتاهی اتصال پیش ماده به زیرلایه را بهبود میدهد. در نتیجه لایهای یکنواخت و بدون ترک با چسبندگی بسیار خوب به زیرلایه ایجاد می شود. لازمهٔ دستیابی به لایههای یکنواخت در این روش این است که ابتدا سطح زيرلايه به صورت يكدست و همگن توسط محلول پيش ماده پوشیده شود. با توجه به نوع حلال مورد استفاده (اتیلن گیلکول)، روش هایی مانند لایه نشانی غوطه وری، چرخشے و

۱. Stainless steel mesh

Y. In situ combustion method

قطره چکانی نمی توانند باعث ایجاد چنین پوششی یکنواخت بر سطح بسترهایی مانند شیشه، ITO و FTO شوند. استفاده از روش افشانهٔ پایرولیز در این زمینه موفق تر عمل کرده است [۲۶]. اما بهینهسازی پارامترهای مهم این روش به منظور دستیابی به لایههای یکدست و همگون از بیسموت وانادیت روی بسترهای TCO به صورت مدون و کامل تا به حال گزارش نشده است.

علاوه بر چالش هایی که برای ایجاد لایه های ناز ک BiVO4 به صورت یکنواخت و با چسبندگی خوب به زیرلایه وجود دارد، ذات این ماده رسانندگی الکتریکی ضعیفی برای الکترون ها دارد و همچنین از سینتیک کُند برای اکسایش آب رنج می برد [۳۷]. رویکردهای مختلفی برای بهبود این نقطه ضعف ها مورد بررسی قرار گرفته است [۳۷]. یکی از این رویکردها ایجاد نقص های ساختاری به ویژه نقص های اکسیژن است. این نقص های ساختاری به ویژه نقص های اکسیژن بازترکیب کنندهٔ الکترون حفره، چگالی حالتهای دهنده و ... فوتوالکتروشیمیایی نیمه هادی ها از جمله بیسموت وانادیت را افزایش دهد [۳۸–۲۱]. بنابراین توسعهٔ راهکارهای مناسب که بتوان به صورت ایمن، پایدار و مقرون به صرفه نقص های بتوان به صورت ایمن، پایدار و مقرون به صرفه نقص های برخوردار است.

عملیات احیای الکتروشیمیایی یکی از رویکردهایی است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است [۴۲ و ۴۳]. در این روش پارامترهایی مانند نوع و pH الکترولیت، ولتاژ اعمالی و مدت زمان اجرای آن به راحتی قابل تنظیم و کنترل هستند و بنابراین رویکردی مناسب برای بررسی تأثیر نقصهای اکسیژن بر روی خواص فوتوالکتروشیمیایی BiVO4 است.

با توجه به مطالب ذکر شده، دو چالش اساسی برای تهیهٔ لایه های نازک بیسموت وانادیت با بازدهی فوتوالکتروشیمیایی بالا وجود دارد. یکی دستیابی به روشی که در مقیاس بزرگ و به صورت یکنواخت این لایه ها را با چسبندگی خوب به

انداز ہگیر ی شد.

#### ۲. ۲. روش کار

برای تهیهٔ محلول پیش ماده که برای ساخت لایههای نازک BiVO4 به روش افشانهٔ پایرولیز استفاده شد، به شیوهٔ زیر عمـل شد: مقدار ۹۷۰ ۰۰ گرم از بیسموت نیترات پنج آبه و مقدار NH4VO3 » گرم از NH4VO3 هر کدام در ظرف جداگانـه ریختـه شدند. به هر کدام از این ظروف مقدار ۲/۵ mL اتیلن گلیکول به عنوان حلال اضافه شد و روی همزن مغناطیسی قرار گرفتند. مدت زمان هم خوردن را شفافیت محلول ها تعیین می کند. برای مثال، محلول حاوى پيش مادهٔ Bi درهمان ابتداى هم خوردن به محلول شفاف بىرنگى تبديل مىشود. محلول حاوى پيش ماده V نیازمند به مدت زمان بسیار طولانی تری است. برای اطمینان و رعایت شرایط مساوی برای هردو محلول Bi و V، اجازه داده شد تا هردو محلول تا ۲۴ ساعت هم بخورند. بعد از ۲۴ ساعت محلول حاوی V نیز به محلول زردرنگ شفاف تبدیل شد. از ترکیب این دو محلول با یک دیگر، محل ولی شفاف، زردرنگ مایل به نارنجی به دست میآید. از این محلول در تمام لایه نشانی ها استفاده شد. شیشه های رسانای ITO استفاده شده در این کار، ابتدا با آب و مایع کاملاً شسته میشوند. به منظور حذف گردو غبار، چربیها و سایر آلایندهها، این شیشهها به مدت ۱۰ دقیقه، به ترتیب درون ظرف هایی حاوی آب یون زدایی شده (DI)، استن و اتانول تحت تابش امواج فراصوت قرار گرفتند. چیدمان مورد استفاده برای تهیهٔ لایـههای نـازک بيسموت واناديت به روش افشانهٔ پايروليز در شكل ۱ نشان داده شده است.

همان گونه که مشاهده می شود، محلول پیش ماده درون مخزنی قرار می گیرد، سپس یک گاز حامل تحت فشار بالا از یک سمت وارد مخزن شده و از سمت دیگر به همراه مقداری از محلول به سمت یک نازل هدایت می شود. در نوک نازل با قطر (b)، به دلیل فشار بالای گاز حامل (P)، محلول افشانه شده و از نازل خارج می شود. در فاصلهٔ معینی از نازل (D)، زیرلایه روی یک صفحهٔ داغ با دمای Ts قرار گرفته است. افشانهٔ ایجاد

زیرلایه ایجاد کند و دیگری استفاده از رویکردی که ضعفهای ذاتی این ماده را در فرایندهای فوتوالکتروشیمیایی بهبود ببخشد. در این تحقیق، با بهره گیری از رویکرد احتراق درجا و دستیابی به پارامترهای بهینه روش افشانهٔ پایرولیز، که منجر به روش لايه نشاني افشانهٔ پايروليز پالسي<sup>1</sup>(P-SPD) شد، چالش اول برطرف شده و لایههای نازک متخلخل BiVO<sub>4</sub> به صورت یکنواخت و با چسبندگی مناسب به زیرلایه، بـر روی بستر ITO تهیـه شـدند. سـپس بـا اسـتفاده از رویکـرد آسـان عملیات احیای الکتروشیمیایی، نقص های اکسیژن در لایهها ایجاد شد، تا در راستای رفع چالش دوم گام برداشته شود. به طور ویژه، تأثیر این عملیات احیا بر روی خواص ترابرد الكتريكي مانند ظرفيت لاية فضاي بار، مقاومت تودة نيمه رسانا، ظرفیت متناظر با حالتهای سطحی، مقاومت ترابرد بار، ظرفیت لایهٔ هلمهولتز، طول عمر مؤثر حامل های بار و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که نشان از تأثیر مثبت این عمليات بر خواص فوتوالكتروشيميايي لايه بيسموت واناديت دارد. نتایج به دست آمده در جهت رسیدن به الکترودی بهینه از BiVO4 برای اکسایش فوتوالکتروشیمیایی آب بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

#### ۲. بخش تجربی

#### ۲. ۱. مواد

بیسموت (III) نیترات پنج آبه (Bi(NO<sub>3</sub>).5H<sub>2</sub>O) ، شرکت تیتراکم<sup>۲</sup> با خلوص بالای ۹۸/۵ درصد) به عنوان منبع Bi آمونیوم متاواندیت (NH<sub>4</sub>VO<sub>3</sub>، شرکت تیتراکم با خلوص بالای ۹۹/۰ درصد) به عنوان منبع وانادیوم و اتیلن گلیکول (EG شرکت تتراکم با خلوص بالای ۹۹/۰ درصد) به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفتند. این مواد بدون هیچ گونه خالص سازی اضافی استفاده شدند. زیرلایههای ITO از مرکز تحقیقات پیشرفتهٔ نمایشگر (ADRC)دانشگاه کیانگ هی کره جنوبی خریداری شد. مقاومت الکتریکی زیرلایهها حدود ۹۵

<sup>1.</sup> Pulsed-spray pyrolysis deposition

۲. Titrachem®

۳۹۱



**شکل ۱**. طرحوارهای از چیدمان لایه نشانی به روش افشانهٔ پایرولیز به همراه پارامترهای فیزیکی آن.

عمل احتراق در لایه رخ میدهد، که علاوه بر متخلخل کردن سطح منجر به اتصال خوب لایه به زیرلایه نیز می شود [۴۴]. پس از فرایند احتراق، لایه های تهیه شده به کوره منتقل شده و در دمای ۴۰۰ درجهٔ سلسیوس به مدت ۲ ساعت در محیط هوا پخت شدند.

#### ۲. ۳. مشخصه یابی

با توجه به اهمیت ضخامت لایه های نازک در زمینه های کاربردی، ضخامت سنجی نمونه ها با استفاده از دستگاه میکروسکوپ کانفوکال (NanoFocus) انجام شد (این میکروسکوپ پایهٔ نگهدارنده پیزوالکتریکی دارد که می تواند با گام یک نانومتر در راستای عمود بر سطح لایهٔ نازک تهیه شده جابه جا شود).

ساختار کریستالی لایه های تهیه شده با استفاده از تحلیل پراش پرتو ایکس ( (XRD, PANalytical X'Pert PRO MPD) تحلیل شد. خواص اپتیکی لایه پرتو ایکس (CuK<sub>α</sub> irradiation, λ=1.54 Å لایه به کمک اسپکتروفوتومتری در محدودهٔ مرئی –فرابنفش ( JascoV53 · UV – Vis spectrophotometer ) مورد بررسی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FE – SEM, TESCAN Mira 3 – XMU ) بیرای تعییین

۲. ۴. فرایندهای الکترو /فوتوالکتروشیمیایی
تمام فرایندهای الکترو /فوتوالکتروشیمیایی در یک سلول سه

شده روی زیرلایه پاشیده شده و در اثر حرارت زیرلایه، تجزیه و تبخیر شده و یک لایهٔ جامد روی بستر ایجاد میشود. با تنظیم این پارامترهای مهم، یعنی فشار گاز حامل (در این تحقیق گاز حامل گاز هوا با رطوبت ۲۶٪ است)، قطر نازل، فاصلهٔ نازل تا زیرلایه، دمای زیرلایه و زمان لایه نشانی می توان لایـههای نازک با ریختشناسی و ضخامت مختلف به دست آورد. پس از بررسی مدون این پارامترها، در نهایت مقادیر بهینهٔ آنها در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این پارامترها به گونه ای تنظیم شدند کـه لایـهٔ بیسـموت وانادیـت بـه صـورت کـاملاً یکنواخت روی تمام سطح زیرلایه قرار گیرد و در عین حال چسبندگی بسیار خوبی به زیرلایه داشته باشد. زمان لایه نشانی به صورت پیوسته نبوده بلکه با اعمال تغییراتمی از روش افشانهٔ پایرولیز پالسی (P-SPD) استفاده شد. دو پارامتر مهم در روش پالسی عبارتند از: زمان هر پالس (tp) و فاصلهٔ زمانی بین دو پالس متوالى (tint) يا همان زمان استراحت بين پالس هـا. مقـادير پارامترهای تأثیرگذار در روش P-SPD از این قرار است: فشـار گاز حامل (۳/۵ atm)، قطر نازل (mm)، فاصلهٔ نازل تا زيرلايه (cm)، دماي زيرلايه (٥٢٠°)، مدت زمان پالس افشانه (۱ min) و مدت زمان برقراری بین هر دو پالس متوالی افشانه .(•/\$\d min)

بعد از لایه نشانی به روش افشانهٔ پایرولیز پالسی، نمونههای تهیه شده روی صفحهٔ داغ قرار می گیرند تا دمای آنها با نرخ ۲۰۰۵ ۴ به ۲۰ ۱۴۰ برسد. با رسیدن به این دما اتیلن گلیکول شروع به تبخیر کرده و به سبب نوع خاص محلول پیش ماده،

جلد ۲۲، شمارهٔ ۲

ولتاژ متناوب ۱۰ میلی ولت بوده است. بازهٔ بسامد ولتاژ متناوب اعمالی در آزمون EIS از ۲۰۰ kHz تا ۱۰ mHz است. برای انجام تحلیلهای فوتوالکتروشیمیایی، از چشمهٔ نور شبیه ساز خورشید استفاده شد. چیدمان لایهها و فاصلهٔ آنها از چشمه به گونهای تنظیم شد که تابش نور رسیده به سطح الکترود مشابه کار با تابش AM 1.5 G باشد، که اصطلاحاً به آن "یک خورشید<sup>۲</sup>" گفته می شود.

# ۳. نتایج و بحث ۳. مشخصات فیزیکی لایههای BiVO<sub>4</sub>

به كمك يروفايل متر دستگاه ميكروسكوپ كانفوكال، ضخامت لايههاي BiVO4 تهيه شده BiVO4 تعيين شد. به منظور بررسی درجهٔ بلوریت این لایهها، از طرح پراش پرتـو X اسـتفاده شد. طرح به دست آمده همراه با صفحات بلوری مربوط به قلـه-های آن در شکل ۲ نشان داده شده است. قلهای در زوایای پـراش حدود <sup>0</sup>10 متناظر با صفحهٔ (۰۰۲) که تنها در فاز مونوکلینیک شيلايت مشاهده مي شود در اين شکل مشاهده نمي شود. همچنین به جای خوشهٔ قلهای در زوایای پراش <sup>°</sup>۴۰ که مشخصهٔ فاز مونوكلينيك شيلايت است، فقط يك قلهٔ مجرد رؤيت مي شود [۴۸ و ۴۹]. بنابراین الگوی به دست آمده بایستی مربوط به فاز چهار وجهی شیلایت باشد. مکان و شدت این قلهها مطابقت خوبی با کارت مرجع شـمارهٔ ۱۵۳۴–۷۷۰-۱۰ دارد. ایـن کـارت مربوط به فاز چهار وجهی بیسموت وانادیت است [۵۰]. قلههای باقیمانده در زوایای پراش°۲۸/۹°، ° ۳۰/۶ و ° ۵۳/۴ مربوط به زیرلایهٔ ITO است. پس از برازش گوسی برای قلههای طرح پراش شکل ۲ و به دست آوردن پهنا در نصف ارتفاع برای قلههای ایـن الگـو و قـرار دادن در رابطـهٔ شـرر، متوسـط انـدازهٔ بلورکهای BiVO<sub>4</sub>، برابر با ۱۶ nm~ تخمین زده شد.

برای مشخصهیابی نوری لایهها از دستگاه اسپکتروفوتومتر در محدوهٔ مرئی-فرابنفش استفاده شد. طیف عبور اپتیکی<sup>۴</sup> (T)

Transmittance spectrum

الكترودي متصل به دستگاه AUTOLABPGSTAT302 ، انجام گرفت. لایهٔ بیسموت وانادیت به عنوان الکترود کار استفاده شد. الكترود پلاتين و Ag/AgCl نيز به ترتيب به عنوان الكترود شمارنده و الکترود مرجع استفاده شدند. عملیات احیای الکتروشیمیایی روی نمونه های BiVO4 به دست آمده از روش P-SPD به مدت ۳۰ ثانیه در الکترولیت ۵/۵ مـولار Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> بـا pH برابر با ۶/۳۵ و پتانسیل احیا گر منفی ۸۰/۰ ولت نسبت بـه الكترود مرجع (بـ ه طـور معـادل منفـي ٢٢/ ولـت نسـبت بـ ه الكترود برگشت پذير هيدروژن) انجام گرفت، تا نقص اكسيژن در این نمونهها ایجاد شود. پارامترهای اصلی تنظیم میزان نقص اکسیژن در این روش عبارتاند از ولتاژ احیاگر [۴۵] و مدت زمان [۴۳ و ۴۶] اعمال این ولتاژ. در این پژوهش، ولتاژ بهینه از روی مقادیر نوعی که در سایر مقالات به کار شده بود (-۰/۸ V Ag/AgCl) بدون تغییر و بهینه سازی استفاده شد. ولی مدت زمان اعمال این ولتاژ در راستای بهینه سازی تغییر داده شد (مدت زمان ۳۰ ثانیه و ۵ دقیقه). مشاهدات نشان داد، مادامی کـه BiVO₄ درون الکترولیت باقی بمانـد و ولتاژهای مثبت به آن اعمال نشود، تغییر رنگ نمونه از زرد (قبل از احیا) به مشکی(بعد از احیا) حفظ می شود. از آنجا که برای انجام آزمون J-V بایستی رفتار فوتوآند در ولتاژهای مثبت حول ولتاژ شکست آب بررسی شود این تغییر رنگ از بین مـیرود و اثر عملیات احیا خنثی میشود. ایـن موضـوع مسـتقل از مـدت زمان عملیات احیا است (با تغییر مدت زمان احیا از ۳۰ ثانیه به ۵ دقیقه نیز ناپایداری عملیات احیا حین اعمال ولتاژهای مثبت، پابرجا میماند). لذا به جهت صرفهجویی در زمان و هزینه، زمان کمتر یعنی ۳۰ ثانیه به عنوان زمان عملیات احیای الكتروشيميايي مورد استفاده قرار گرفت.

عمده تحلیل های الکتروشیمیایی نمونه های بیسموت وانادیت بر اساس تحلیل های امپدانس الکتروشیمیایی <sup>(</sup>(EIS) انجام گرفت. آزمون EIS در شرایط اتاق و در الکترولیت نیم مولار Na<sub>2</sub>SO4 با BH = ۶/۳۵ انجام گرفت، که پتانسیل اعمال شده بر اساس مرجع Ag/AgCl برابر ۱۲۸ – ولت با دامنه

۲.1 Sun

۳. Monoclinic scheelite

<sup>1.</sup> Electrochemical impedance spectroscopy

ساخت و مشخصه یابی لایههای نازک ...

جلد ۲۲، شمارهٔ ۲



**شکل ۲**. الگوی پراش پرتو X مربوط به لایههای نازک BiVO4 تهیه شده به روش افشانهٔ پایرولیز پالسی (P-SPD).



شکل ۳. (الف) طیف عبور و (ب) نمودار تاک با فرض شکاف نواری غیر مستقیم بر حسب انرژی فوتون، مربوط به لایههای نازک BiVO4 تهیـه شده به روش P-SPD.

نشان داده شده در شکل ۳. الف بر اساس طيف عبور نمونه (1) مرجع يعنى ITO/glass نسبت به مقدار عبور نمونه ارتباط بین انرژی فوتون فرودی و انـرژی شـکاف نـواری مـاده BiVO4/ITO/glass حاصل شده است. همان گونه که مشاهده (E<sub>g</sub>) با استفاده از رابطهٔ تاک چنین توصیف می شود: می شود، درصد عبور نمونه ITO/glass در طول موج ۵۰۱ nm (٢) (متناظر با انرژی ۲/۵ eV) شروع به افت قابل ملاحظه می کند.

 $(\alpha dhv)^n = A(hv - E_{\alpha}),$ که A یک ثابت است. اگر n = ۲ باشد، شکافت نواری مستقیم بوده و اگر n = ۰/۵ باشد، شکاف نواری غیر مستقیم خواهد بود. با به دست آوردن کمیت αd طبق رابطهٔ (۱)ج و از روی طيف عبور، مي توان نمودار <sup>(</sup>(adhv) را بر حسب انرژي فوتون (hv) رسم کرد، که نمودار تاک نامیده میشود. با برونیابی قسمت خطى نمودار و يافتن محل تقاطع أن با محور افق، می توان E<sub>g</sub> را تعیین کرد. با استفاده از دادههای طیف عبـور و رسم نمودار تاک مربوطه، برازش خطی مناسب برای شکاف نواری غیر مستقیم به دست (n = ۰/۵) آمد که در شکل ۳. ب

 $T = \frac{I}{I} = e^{-\alpha d} \Longrightarrow \alpha d = -\ln(T),$ 

برای تعیین این که شکاف نـواری از نـوع مستقیم یـا غیـر مستقیم است از نمودارهای تاک' کمک گرفته شد [۵۱ و ۵۲]. اگر Io شدت نور تابیده شده به نمونه و I شدت نور عبوری از آن باشد، ارتباط این دو بر طبق رابطه I = I<sub>0</sub>e<sup>-ad</sup> بیان می شود. در این رابطه α و d به ترتیب ضریب جذب و ضخامت لایهٔ نازک نمونه هستند. نسبت I/I<sub>0</sub> همان میزان عبور (T) نمونه است که توسط دستگاه اندازه گیری می شود. لذا می توان نوشت:

كه از آن مي توان به لبه جذب اپتيكي ياد كرد.

۱. Tauc



**شکل** ۴. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ FESEM در دو بزرگنمایی مختلف مربوط به لایههای BiVO4 تهیه شده به روش P-SPD.

نشان داده شده است. طبق این نمودار شکاف نواری ۲/۴۷ eV ~ برای لایههای BiVO4 به دست آمد، که تطابق خوبی با لبهٔ جذب به دست آمده از طیف عبور دارد. در تحقیقی، براساس تحلیلهای متعدد از جمله طیف جذب UV-vis، طیف سنجی ایلیپسومتری<sup>۱</sup>، روش پرتو X سینکروترون و طیف سنجی پراکندگی ناکشسان مشدد پرتو X ( RIXS <sup>۲</sup>) نشان داده شده است که BiVO4 دارای شکاف نواری غیرمستقیم با اندازهٔ شده است که ۵۰۷ دارای شکاف نواری غیرمستقیم با اندازهٔ آمده برای این ماده وجود دارد [۵۳]. لذا دادههای به دست آمده برای نمونههای ۵۷۷ ساخته شده به روش افشانهٔ

ریزساختار و ریختشناسی لایههای BiVO4 تهیه شده به روش P-SPD، به کمک تحلیل SEM بررسی شد. تصاویر به دست آمده در دو بزرگنمایی مختلف در شکل ۴ نشان داده شده است. ریختشناسی متخلخل لایهها به وضوح در این شکل قابل مشاهده است. همچنین تصاویر گرفته شده در بزرگ نماییهای مختلف نشان می دهد که هیچ گونه ماکرو-ترک در سطح نمونه وجود ندارد. اگر چه روی دانههای Aivo4 نازک Aivo4 بر اساس رویکرد احتراق درجا، دمای زیرلایه نازک 4001 بر اساس رویکرد احتراق درجا، دمای زیرلایه درجا است که کمتر از دمای موردنیاز برای شروع احتراق درجا است که مقدار قابل ملاحظهای از اتیلن گلیکول (به عنوان یکی است که مقدار قابل ملاحظهای از اتیلن مدهما) در این دما به از دو کاهندهٔ واکنش احتراق و حلال پیش مادهها) در این دما به

صورت تجزیه نشده درون لایه باقی مانده باشد. پس از لایه نشانی و هنگامی که لایه ها در دمای ۴۰۰ درجهٔ سلیسوس پخت میشوند، تجزیهٔ اتیلن گلیکول باقیمانده سبب میشود به طور موضعی دانه های BiVO4 دچار انقباض و در نتیجه تنش در جهت انفصال آنها شود. این امر منجر به ایجاد ترکهایی در سطح دانه ها میشود [۲۶].

با محاسبهٔ آماری اندازهٔ تخلخلها و فاصلهٔ میان آنها در لایهٔ BiVO4 نهایی با استفاده از نرم افزار تحلیل تصاویر SEM یعنی ImageJ-win32، مشخص شد که اندازهٔ متوسط تخلخلهای سطح لایه برابر با ۱۶۲nm است، لذا یک سطح ماکرومتخلخل به دست آمده است. همچنین فاصلهٔ میان تخلخلی که معیاری از قطر رگههای مادهٔ BiVO4 است [۹۴ و ۵۵]، به طور متوسط برابر با ۲۰۸ nm ماست که حدوداً سه برابر طول پخش حفره (۳۸ ۷۰) در BiVO4 ذاتی است [۹۵]. مشخصات لایههای متخلخل به دست آمده با مقادیر گزارش شده توسط دیگران همخوانی دارد [۵۵].

#### ۳. ۲. مشخصات الكترو /فوتوالكتروشيميايي لايههاى BiVO<sub>4</sub>

نمودار نایکوئیست آدر شکل ۵ نشان داده شده است. مدار معادل این نمودارها نیز در درون هر کدام نمایش داده شده و مقادیر اجزای این مدار درجدول ۱ فهرست شده است. در مدار معادلی که در این شکل ها نمایش داده شده Rs مقاومت سری با زیرلایه، Csc ظرفیت لایهٔ فضای بار، Rbulk مقاومت تودهٔ نیمهرسانا، Css ظرفیت متناظر با حالت های سطحی، Rct

۳. Nyquist plot



<sup>1.</sup> Ellipsometry

Y. Resonant Inelastic X-ray Scattering





**شکل ۵.** نمودار نایکوئیست برای نمونهٔ BiVO4 (**الف)** قبل و (**ب)** بعد از عملیات احیای الکتروشیمیایی به همراه مدار معادل توصیفگر سامانهٔ نیمهرسانا-الکترولیت.

**جدول ۱**. نتایج حاصل از برازش نمودارهای نایکوئیست مربوط به لایهٔ BiVO4 قبل و بعد از عملیات احیای الکتروشیمیایی.

$\times \tau_{ct} = R_{ct}$ (s) $C_{ss}$	$  \tau_{bulk} = R_{bulk}  C_{sc} (s) \times $	$\begin{array}{c} C_H \\ (1 \circ^{-^{\kappa}} F) \end{array}$	$R_{ct}$ (k $\Omega$ )	$\begin{array}{c} C_{ss} \\ (1 \circ^{-\Delta} F) \end{array}$	$ m R_{bulk}$ (k $\Omega$ )	$\begin{array}{c} C_{sc} \\ (1 \circ^{-\Delta} F) \end{array}$	Rs (Ω)	BiVO <sub>4</sub>
۰/۲۸۲	۰/۱۲۵	4/97	۲۵/ ۰	1/17	٨/٨۵	1/47	40/21	قبل از احیای الکتروشیمیایی
٣/447	۰/۱۲۳	١/٨۵	۴۷/۵	٧/٢۶	$\Lambda/\Upsilon$ o	۱/۵ ۰	40/29	بعد از احیای الکتروشیمیایی

مقاومت ترابرد بار و در نهایت C<sub>H</sub> ظرفیت لایهٔ هلمهولتز است.

از روی نمودارهای نایکوئیست (شکل ۵) می توان دریافت که پس از عملیات احیای الکتروشیمیایی، هم بخش حقیقی امپدانس و هم بخش موهومی آن به لحاظ اندازه بزرگ تر شده است. اولی به مقاومتهای موجود در مجموعه (فصل مشترک نیمهرسانا – زیرلایه، تودهٔ نیمهرسانا، فصل مشترک نیمهرسانا-الکترولیت) و دومی به خازنهای موجود مجموعه (لایهٔ هلمهولتز ،حالتهای سطحی، لایهٔ فضای بار) مرتبط است. دلیل بزرگتر شدن بخش حقیقی را می توان به افزایش مقاومت در افزایش بزرگی بخش موهومی امپدانس را نیز می توان به اشغال لایهٔ هلمهولتز توسط الکترونهای (به وجود آمده پس از ایجاد حالتهای دهندهٔ الکترونی <sup>+4</sup> ناشی از عملیات احیای الکتروشیمیایی به خصوص در سطح نمونه) فرار کرده از

حالتهای سطحی نیمهرسانا و در نتیجه افت ظرفیت خازنی لایهٔ هلمهولتز و به تبع آن افزایش راکتانس خازنی این لایه ارتباط داد[۵۷]. به تعبیر دیگر می توان بیان داشت که الکترون-های آنیونهای الکترولیت، تعداد حالتهای خالی کمتری در لایهٔ هلمهولتز در دسترس خود می یابند و در نتیجه انتقال الکترون از الکترولیت به نیمه رسانا از طریق حالتهای الکترونی لایهٔ هلمه ولتز (انتقال بار غیرمستقیم) با دشواری مواجه می شود.

از مقایسهٔ داده های جدول ۱ پیداست که مشهودترین تفاوت بین نمونه ها قبل و بعد از عملیات احیای الکتروشیمیایی، در کمیت Css است. این کمیت برای نمونهٔ احیا یافته بیش از ۶ برابر بزرگتر از مقدار به دست آمده برای نمونهٔ بدون احیا است. این به معنی فرار الکترون های سطحی است. دو کمیت دیگر که تفاوت های به نسبت قابل توجه تری نسبت به سایر

ابولفضل رسولی اردلانی، محمد زیرک، مازیار کاظمی، و علیرضا مشفق

جلد ۲۲، شمارهٔ ۲

کمیتهای باقیمانده دارند عبارت اند از مقاومت انتقال بار و ظرفیت لایهٔ هلمهولتز. کمیت اولی حدوداً ۲ برابر و کمیت دومی حدوداً ۴/۰ برابر مقادیر به دست آمده قبل از احیا هستند. کاهش کمیت دومی فرار الکترونها از حالتهای سطحی به لایهٔ هلمهولتز را تأیید می کند؛ چرا که کاهش ظرفیت این لایه حاکی از کاهش حالتهای خالی آن به واسطهٔ اشغال الکترونها است (این الکترونها باید همانهایی بوده باشند که از حالتهای سطح فرار کردهاند).

از تحلیل نتایج مندرج در جدول ۱ نیز می توان دریافت که احياي الكتروشيميايي روى تودة ماده اثر قابل ملاحظهاي نگذاشته است (تفاوت قابل اغماض t bulk). از طرف دیگر زمان پُر شدن حالتهای خالی سطح توسط حفرهها ( ۲ ct ) بیش از ۱۲ برابر بزرگتر از حالت قبل از احیا شده است. علت را بایستی در فرار الکترون،ای سطح (متعلق به ۷٬۰ ۲۰) به لایهٔ هلمهولتز پس از احیای الکتروشیمیایی دانست. در نتیجهٔ ایس رويداد، مي توان انتظار داشت كه أنيونهاي الكتروليت نتوانند به سهولت خود را به سطح نیمه رسانا نزدیک کنند تا انتقال الکترون از آنیونها به حالتهای سطحی نیمهرسانا و در پی آن انتقال حفره از نیمه رسانا به این حالتهای سطحی روی دهـد؛ چرا که دافعهٔ کولنی بین آنیونها و الکترونهای فـرار کـرده بـه لايهٔ هلمهولتز می تواند مانع شود. بـرای مقایسـهٔ پـارامترهـای برازش به دست آمده با نتایج سایر تحقیقات، باید گفت که ظرفیت لایهٔ فضای بار و لایهٔ متناظر با حالتهای سطحی خالی و همچنین مقاومت سری با زیرلایه به لحاظ مرتبهٔ بزرگی یکسان به دست آمدهاند. این در حالی است که مقاومت. توده و انتقال بار از پیوندگاه الکترولیت-نیمه رسانا هر کدام یک مرتبهٔ بزرگی از نتایج دیگر مقالات بزرگتر به دست آمده است [۵۸]. در رابطه با علت افزایش مقاومت توده، ضخامت بالای نمونههای تهیه شده به روش افشانهٔ پایرولیز (میکرو متری) می تواند یک دلیل قلمداد شود؛ چرا که مقاومت ویژه BiVO4 ذاتی (بدون آلایش) بسیار بالا است ( cm. Ω ^۰ × ۵ ~ [۵۹]). از طرف دیگر طول یخش کوتاه حامل های بار یعنی حفرهها به ميزان nm ٧٠ [۵۶] و الكترون ها به ميزان nm [۶۰] در

BiVO4 ذاتي (بدون آلايش) خصوصاً وقتى ضـخامت لايـه بـالا باشد، می تواند منجر به افزایش مقاومت توده شود. برای افزایش مقاومت انتقال بار از فصل مشترک نیے می توان علت را به نواقص پُر شمار موجود به طور موضعی در برخبی نواحی از سطح نمونههای تهیه شده نسبت داد. ایـن نـواقص مـی تواننـد ناشی از نقص های اکسیژن بوده باشند؛ چرا که شرایط ساخت نمونهها در محیط گازی تمام اکسیژنی انجام نگرفته است. این امر می تواند تعداد زیادی حالت الکترونی پُر یعنی +V<sup>4</sup> با شـعاع بزرگتر نسبت به ۷5+ (هر نقص اکسیژن می تواند با جایگزیدگی دو الکترون در محل یک و/یا دو یـون +V<sup>5</sup> متنـاظر باشد [۶۱]) ایجاد کند که می توانند به طور قابل توجهی منجر به پراکندگی حامل های بار اقلیت یعنی حفرهها در مسیر انتقال به الكتروليت شوند [۴۶ و ۶۲]. اين موضوع كه تنها ميزان بهينه نقص اکسیژن می تواند اثرات مطلوب روی عملکرد فوتوالکتروشیمایی BiVO4 بگذارد در گزارشهای مختلفی نیز مطرح شده است [۶۳–۷۰].

برای انجام بسیاری از تحلیل های الکتروشیمیایی (مانند نمودار مات-شاتکی)، ابتدا باید بازهٔ بسامدی که به ازای آن مجموعه رفتار خازنی از خود نشان میدهـد، تعیـین شـود و از دادههای متناظر با این بازهٔ بسامدی استفاده شود [۷۱]. برای تعیین بازهٔ بسامدی که به ازای آن مجموعه رفتار خازنی از خود نشان میدهد، از نمودار لگارتیم امپدانس کل بر حسب لگاریتم بسامد موج سینوسی اعمالی (نمودارهای اندازه بُـد') استفاده می شود. این نمودارها برای نمونههای احیا یافته و بدون احیا در رديف اول شكل ۶ نشان داده شده است. طبق اين نمودارها، احیای الکتروشیمیایی بر بازهٔ بسامد خطی تأثیری نداشته و هـر دو نمودار در بازهٔ بین حدود ۲/۰ تا ۲۲۰ هرتـز از خـود رفتـار خطی نشان میدهند. لذا ازین بازهٔ بسامدی باید برای انجام آزمون مات-شاتکی استفادہ کرد. نکتهٔ مهم دیگری کے ازاین نمودارها نتیجه میشود این است که دادههای مربوط به مدار معادل پیشنهاد شده (نشان داده شده در شکل ۵) خیلی خوب بر دادههای تجربی منطبق شدهاند که نشان دهندهٔ واقعی بودن مدار



<sup>1.</sup> Bode magnitude plots

391

ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک ...



**شکل ۶**. (الف) و (ب) نمودارهای لگارتیم امپدانس کل بر حسب لگاریتم بسامد موج سینوسی اعمالی برای لایههای بیسموت وانادیت به ترتیب قبل و بعد از احیای الکتروشیمیایی. (ج) و (د) نمودارهای منفی فاز جریان بر حسب لگاریتم بسامد موج سینوسی اعمالی برای نمونهها به ترتیب قبل و بعد از احیای الکتروشیمیایی.

معادل پیشنهادی است.

با رسم نمودار منفی فاز بر حسب لگاریتم بسامد اعمالی و با توجه به بسامدی که نمودار بیشینه می شود، می توان طول عمر مؤثر حاملهای بار (Teff) را تخمین زد. این نمودارها در ردیف دوم شکل ۶ نشان داده شده و نحوهٔ محاسبهٔ ۲۰۴۴ نیز درون شکلها نمایش داده شده است. در این نمودارها نیز مجدد می-توان به تطابق خوب بین منحنی برازش شده با پارامترهای مدار معادل و منحنی دادههای تجربی پی برد. علاوه بر این، همان گونه که مشاهده می شود طول عمر مؤثر حاملهای بار بعد از احیای الکتروشیمیایی حدوداً ۲ برابر شده است. این افزایش

طول عمر را می توان مانند تأخیر در افت طیف PL مشاهده شده در سایر مقالات تصور کرد [۷۲].

فازهای نزدیک به <sup>o</sup> ۹۰ - نشانگر نزدیک شدن رفتار مجموعه به رفتار خازنی است، لذا وارون بسامد در بیشینهٔ نمودار منفی فاز می تواند معیاری از طول عمر الکترون - حفره باشد [۷۷]. از طرف دیگر، در مدارهای حاوی مقاومت، خازن و منبع تغذیه با ولتاژ متناوب، زمان مشخصهٔ شارژ - دشارژی وجود دارد که می -توان از آن به عنوان طول عمر حامل بار یاد کرد. برای مقایسهٔ طول عمرهای به دست آمده با سایر مقالات منتشر شده چنین بر می آید که نتایج به لحاظ مرتبهٔ بزرگی قابل مقایسه هستند. ب

جلد ۲۲، شمارهٔ ۲

عنوان مثال، در تحقیق گزارش شده طول عمر حامل بار برابر با ۷۲ ms- به دست آمـد [۷۴] در حـالی کـه در ایـن تحقیـق تـا ۲۵ ms- اندازه گیری شد.

در راستای تلاش برای بهبود فعالیت نوری نمونه های ساخته شده از طريق پوشاندن سوراخ های احتمالی لايهٔ بیسموت وانادیت که به روش P-SPD تهیه شده بود، تصمیم گرفته شد تا با لایه نشانی مجدد بر روی این فیلمها از غالب شدن رفتار فلز گونهٔ قسمتهای نایوشیدهٔ زیرلایه، جلوگیری به عمل آید. لذا بر روی این لایهها، مجدد به روش غوطهوری، سه بار لایه نشانی انجام شد. در هر بار لایه نشانی غوطهوری، نمونه روی صفحهٔ داغ قرار میگرفت تا فرایند احتراق صورت گیـرد، سپس لایه نشانی بعدی انجام می گرفت. در انتها و پـس از لایـه نشانی سوم، نمونهها در کوره در دمای ۴۰۰ درجهٔ سلسیوس به مدت ۲ ساعت در محیط هوا پخت شدند. نمودارهای آمپرسنجی مقطعی ٔ (آمپرسنجی همراه بـا قطـع و وصـل شـدن تابش نور) مربوط به نمونه BiVO4 تهیه شده به روش P-SPD که روی آنها ۳ بار لایه نشانی مجدد به روش غوط هوری انجام گرفته است، در شکل ۷ نشان داده شده است.کمیتهای مهمی همچون طول عمر حامل های بار [۷۵]، نسبت انباشت به بازترکیب حفره [۵۸] و راندمان انتقال یا همان جدایش بار [۵۴] استفاده از این آزمون قابل حصول است.

وقتی تابش نور به الکترود آغاز می شود، حفره ها در حالتهای پر سطحی ( مثلاً یون های <sup>+4</sup> که در به تعادل رسیدن تراز فرمی بین الکترولیت و نیمه رسانا نقش نداشتند) انباشته شده (جریان غیر فارادهای) و /یا مستقیماً در اکسایش آب شرکت می کنند(جریان فارادهای). علت انباشته ماندن حفره ها در حالت های پر سطحی را می توان به نرخ کند اکسایش آب و /یا ناتوانی حفره ها در انجام واکنش اکسایش آب نسبت داد. باید در نظر داشت که این حالت های سطحی پر می تواند به لحاظ پتانسیل مثبت تر یا منفی تر از پتانسیل اکسایش آب قرار داشته باشند. حفرههایی که در حالتهای سطحی پر منفی تر از

Pinholes

پتانسیل اکسایش آب انباشته شوند منجر به بازترکیب خواهند شد؛ چراکه به لحاظ انرژی دیگر قادر به انجام واکنش اکسایش آب نیستند. حفرههایی که در حالتهای سطحی پر مثبتتر از پتانسیل اکسایش آب انباشته شوند همچنان احتمال دارد که علی رغم نرخ کند اکسایش آب، این واکنش را انجام دهند. الکترونها با این حفرههای انباشتهٔ مانده که دیگر قابلیت انجام اکسایش آب را ندارند به سرعت بازترکیب می شوند و در نهایت یک جریان پایا که تنها ناشی از اکسایش آب است بر رفتن به مدار خارجی هستند برمی گردند و با حفرههایی که در مالتهای سطحی پر انباشته شدهاند ولی قادر به انجام واکنش با حالتهای احیاگر الکترولیت هستند (هرچند به کندی)، باز ترکیب می کنند و یک گذار جهشی<sup>۳</sup> منفی در جریان ایجاد می شود که اصطلاحاً به آن جلوزدگی<sup>۴</sup> گفته می شود.

گذار جهشی جریان مثبت را شارژ آندی و گذار جهشی جریان منفی را شارژ کاتدی گویند. سطح زیر نمودار برای گذار جهشی جریان مثبت نشانگر تعداد حفر مهای انباشته شده و سطح زیر نمودار برای گذار جهشی جریان منفی نمایانگر تعداد حفرههای بازترکیب شده پس از انباشته ماندن است [۵۸]. بر اساس رابطهٔ پدیده شناختی (۳) می توان زمان مشخصهٔ کاهش نمایی جریان را که معیاری از طول عمر حامل های بار است، به دست آورد [۷۵]. این زمان مشخصه را می توان به صورت عکس مجموع نرخ های بازترکیب و انتقال موفقیت آمیز به الکترولیت در نظر گرفت. علت این است که چگالی حفرهها بـر حسب زمان (در یک نقطه از نیمه رسانا) با انتقال به الکترولیت يا بازتركيب كاهش مي يابد. اين كار براين فرض استوار است كه انتقال حفره و بازتركيب حفره از قانون شبه مرتبة اول برحسب چگالی حفرہ پیروی میکند. پس نسبت جریان پایا بے جریان اولیه گویای راندمان انتقال حفره است. از طرفی راندمان انتقـال حفره را می توان به صورت نسبت نرخ انتقال به مجموع نرخهای انتقال و بازترکیب طبق رابطهٔ (۴) بیان کرد [۵۴].



Y. Chopped Chronoamperometery

<sup>&</sup>quot;. Spike transient

۴. Overshooting

399

ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک ...



شکل ۷. نمودارهای کرونو آمپرومتری مربوط به نمونهٔ BiVO4 تهیه شده به روش P-SPD که روی آنها ۳ بار لایه نشانی مجدد به روش غوطهوری انجام گرفته است (الف) نمودار جریان بر حسب زمان با قطع و وصل کردن نور تابیده شده به نمونه از عقب (Back illumination) (ب) لگاریتم D بر حسب زمان برای تخمین طول عمر حامل بار. (ج) و (د) بخشی از کادر مستطیلی در نمودار (الف) که به ترتیب بـرای تخمین حفـرههـای انباشته شده در سطح و الکترونهایی که به حالتهای سطحی رفتهاند استفاده شده است.

$$D = e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{I(t) - I_{ss}}{I_{ini} - I_{ss}},$$
 (Y)

$$\eta_{trans} = \frac{I_{ss}}{I_{ini}} = \frac{k_{trans}}{k_{trans} + k_{rec}},$$
(\*)

در رابطهٔ (۳)، D یک پارامتر بهنجار شده، ت زمان مشخصهٔ آفت جریان نوری، (۲) جریان بر حسب زمان، Iss جریان در حالت پایا و Iini جریان درست در لحظهٔ آغاز تابش نور است. در رابطهٔ (۴) مهرتمان انتقال بار به فصل مشترک نیمه رسانا-الکترولیت، Ktrans نرخ انتقال بار موفقیت آمیز به الکترولیت و مانا-الکترولیت، Ktrans نرخ انتقال بار موفقیت آمیز به الکترولیت موانعی و با استفاده از رابطهٔ (۳) به راحتی D و در نتیجه ت به دست می آید. سپس با کمک داده های آمپرسنجی مقطعی و

رابطهٔ (۴)  $\eta_{\text{transfer}}$  به دست می آید. در نهایت با استفاده از  $\tau$  و  $\eta_{\text{transfer}}$  (۴)  $\eta_{\text{transfer}}$  به دست آمده و این که  $\eta_{\text{transfer}}$  +  $k_{\text{rec}}$  می توان  $\eta_{\text{transfer}}$  نرخ انتقال موفقیت آمیز بار و نرخ بازترکیب را به دست آورد.

از روی نمودارهای شکل ۷ می توان رفتار شارژ آندی در هنگام وصل نور و شارژ کاتدی را در هنگام قطع نور که در فوتوالکترودها رواج دارد، ملاحظه کرد. دادههای استخراج شده از این شکل در جدول ۲ فهرست شده است.

همان گونه که ملاحظه می شود، طول عمر به دست آمده برای حامل های بار برای این نمونه ها ۳۲/۲۵ است. در گزارش های دیگران برای BiVO4 خالص، طول عمر حامل های بار s ۸۱۱ ۵۰ (۵۴] و s ۳۹ ۰۰ ۲۹] ذکر شده است. مقادیر به

	مشفق	علير ضا	کاظمی، و	ک، ماز یار	محمد زير	ار دلاني،	رسولي	يو لفضل
--	------	---------	----------	------------	----------	-----------	-------	---------

				تراج شده از شکل ۲۰.	
I <sub>ini</sub> (µA)	Iss (µA)	$\eta_{trans} = I_{ss}/I_{ini}$	$\tau = 1/(k_{trans} + k_{rec})$ (s)	k <sub>trans</sub> (1/ s )	k <sub>rec</sub> (1/ s )
٣/٢۶	7/°4	۰/۶۲	۳/۲ • ۹	۰/۱۹۵	۰/۱۱۵

جدول ۲. داده های استخراج شده از شکل ۷.

با استفاده از عملیات احیای الکتروشیمیایی، نقص های اکسیژن در لایهها ایجاد شد و تأثیر آنها بر خواص ترابرد لایهها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل های الکتروشیمیایی مشخص شد که عملیات احیا، ظرفیت خازنی مربوط به حالتهای سطحی و همچنین مقاومت انتقال بار را افزایش داده و در عين حال ظرفيت لايهٔ هلمهولتز را تقريباً نصف كرده است. به کمک نمودارهای EIS مشخص شد که طول عمر مؤثر حاملهای بار بعد از احیای الکتروشیمیایی افزایش دو برابری داشته است. همچنین نتایج آزمون آمپرسنجی مقطعی نشان داد، که سه بار لایه نشانی مجدد به روش غوطهوری روی نمونههای بيسموت واناديت تهيه شده به روش افشانهٔ پايروليز پالسي، راندمان انتقال بار را همانند وقتى كه آلايش ٢٠٪ با موليبدن انجام شود، بالا مىبرد. بهينهسازى پارامترهاى عمليات احياى الکتروشیمیایی می تواند منجر به بهبود مؤثری در عملکرد فوتوالكترودهاي BiVO4 جهت اكسايش فوتوالكتروشيميايي آب شود.

#### قدرداني

نویسندگان از شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و همچنین از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری سپاس گزاری میکنند. علیرضا مشفق از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (کرسی فیزیک سطح به شمارهٔ قرارداد ۹۴۰۰۰۹) تشکر و قدردانی میکند. دست آمده برای نمونه های تهیه شده در این تحقیق حتی از مقدار ۲/۲۶ که برای نمونهٔ BiVO4 آلایش یافته با مولیبدن (Mo:BiVO4 ٪۲۰) به دست آمده [۵۴] نیز بیشتر است، که نشانگر شرایط خوب جدایش بار در این نمونهها است.

همین مطلب در مورد مقایسهٔ اعداد به دست آمده برای نرخهای انتقال و بازترکیب بار با اعداد سایر تحقیقات [۵۴] صادق است. راندمان انتقال بار به دست آمده در این تحقیق سادق است. راندمان انتقال بار به دست آمده در این تحقیق با عدد به دست آمده برای نمونهٔ BiVO4 آلایش یافته با مولیبدن (Mo:BiVO4 ٪۲۰) که ۵۲/۰۰ در مرجع [۵۴] گزارش شده قابل قیاس است. این دادهها می تواند حاکی از آن باشد که احتمالاً نمونههای ساخته شده در این تحقیق آلایش ذاتی نقص اکسیژن زیادی دارند.

مجموعهٔ تحلیل های الکتروشیمیایی نشان میدهد که عملیات احیای الکتروشیمیایی می تواند تأثیر مثبتی بر خواص فوتوالکتروشیمیایی BiVO4 داشته باشد و در عین حال این عملیات باید کنترل شده اعمال شود تا از اثرات جانبی مخرب آن جلوگیری شود.

#### ۴. نتیجهگیری

لایههای نازک بیسموت وانادیت به روش افشانهٔ پایرولیز پالسی بر روی زیرلایهٔ ITO تهیه شدند. تحلیلهای ساختاری نشان داد که لایهها سطح متخلخل داشته و ساختار بلوری غالب آن چهار وجهی شیلایت با متوسط اندازهٔ بلورکهای ۱۶ نانومتری است.

مراجع

- 1. M Tahir, S Tasleem, and B Tahir, Int. J. Hydrog. Energy 45, 32 (2020) 15985.
- 2. M Faraji, et al., Energy Environ. Sci. 12, 1 (2019) 59.
- 3. A Naseri, et al., Iran. J. Phys. Res. 20, 2 (2020) 273.
- 4. A Arabkhorasani, E Saievar Iranizad, and A Bayat, Iran. J. Phys. Res. 21, 2 (2021).
- 5. A Fujishima and K Honda, Nature 238, 5358 (1972) 37.

401

Archive of SID.ir

- 6. M Samadi, et al., Thin Solid Films 605 (2016) 2.
- 7. G W Zheng, et al., J. Mater. Chem. A 7, 45 (2019) 26077.
- 8. M Zirak, et al., Sol. Energy Mater Sol. Cells 141 (2015) 260.
- 9. A Naseri, et al., J. Mater. Chem. A 5, 45 (2017) 23406.
- 10. M Zirak, H Alehdaghi, and A Moshfegh, Iran. J. Phys. Res. 19, 2 (2019) 365.
- 11. A Kudo, et al., Catal. Lett 53, 3 (1998) 229.
- 12. K Sayama, et al., Chem. Comm. 23 (2003) 2908.
- 13. J H Kim and J S Lee, Adv. Mater 31, 20 (2019) 1806938.
- 14. F F Abdi, N Firet, and R van de Krol, ChemCatChem 5, 2 (2013) 490.
- 15. F F Abdi and R van de Krol, J. Phys. Chem. C 116, 17 (2012) 9398.
- 16. R Kumar, et al., J. Clean. Prod. 297 (2021) 126617.
- 17. M Mousavi Kamazani, J. Alloys Compd. 823 (2020) 153786.
- 18. N Omrani and A Nezamzadeh Ejhieh, Int. J. Hydrog. Energy 45, 38 (2020) 19144.
- 19. N Omrani and A Nezamzadeh Ejhieh, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 400 (2020) 112726.
- 20. S Fakhravar, M Farhadian, and S Tangestaninejad, J. Environ. Chem. Eng. 8, 5 (2020) 104136.
- 21. R Razi and S Sheibani, Ceram. Intl. 47, 21 (2021) 29795.
- 22. N Jafari, et al., Toxin Rev. (2021) 1.
- 23. A Yousefi, A Nezamzadeh Ejhieh, and M Mirmohammadi, Environ. Technol. Innov. 22 (2021) 101433.
- 24. A Dehdar, et al., J. Environ. Manage. 297 (2021) 113338.
- 25. M Batool, et al., Nano-Struct. Nano-Objects 27 (2021) 100762.
- 26. A Qayum, et al., J. Mater. Chem. A 8, 21 (2020) 10989.
- 27. F F Abdi, et al., Nat. Commun. 4, 1 (2013) 1.
- 28. K Sayama, et al., Chem. Lett. 39, 1 (2010) 17.
- 29. K P S Parmar, et al., ChemSus Chem. 5, 10 (2012) 1926.
- 30. K Sayama, et al., J. Phys. Chem. B 110, 23 (2006) 11352.
- 31. D K Zhong, S Choi, and D R Gamelin, J. Am. Chem. Soc. 133, 45 (2011) 18370.
- 32. S K Pilli, et al., Energy Environ. Sci. 4, 12 (2011) 5028.
- 33. A Galembeck and O Alves, J. Mater. Sci. 37, 10 (2002) 1923.
- 34. M M Momeni and Z Tahmasebi, Inorg. Chem. Commun. 125 (2021) 108445.
- 35. M Kölbach, et al., J. Phys. Chem. C 124, 8 (2020) 4438.
- 36. M Chahkandi and M Zargazi, J. Hazard. Mater. 389 (2020) 121850.
- 37. M Tayebi and B K Lee, Renew. Sust. Energ. Rev. 111(2019) 332.

38. Y Zhang, et al., Appl. Surf. Sci. 403 (2017) 389.

- 39. F S Hegner, et al., J. Phys. Chem. Lett. 10, 21 (2019) 6672.
- 40. Y Zhang, et al., Electrochim. Acta. 195 (2016) 51.
- 41. S M Esfandfard, et al., Iran. J. Phys. Res. 19, 1 (2019) 19.
- 42. S C Wang, et al., Angew. Chem. Int.Ed. 56, 29 (2017) 8500.
- 43. G Wang, et al., J. Mater. Chem. A 4, 8 (2016) 2849.
- 44. A Qayum, et al., J. Mater. Chem. A 8, 21 (2020) 10989.
- 45. Y Bu, et al., Adv. Mater. Interfaces 4, 10 (2017) 1601235.
- 46. S Wang, et al., Angew. Chem. 129, 29 (2017) 8620.
- 47. W Luo, et al., J. Phys. Chem. C 116, 8 (2012) 5076.
- 48. N O sterbacka and J Wiktor, J. Phys. Chem. C 125, 2 (2021) 1200.
- 49. S Tokunaga, H Kato, and A Kudo, Chem. Mater. 13, 12 (2001) 4624.
- 50. J Mariathasan, R Hazen, and L Finger, Phase Transit. 6, 3 (1986) 165.
- 51. N F Mott and E A Davis, "Electronic processes in non-crystalline materials," Oxford university press (2012).
- 52. J Tauc, R Grigorovici, and A Vancu, Phys. Status Solidi B 15, 2 (1966) 627.
- 53. J K Cooper, et al., J. Phys. Chem. C 119, 6 (2015) 2969.
- 54. M Rohloff, et al., Sustain. Energy Fuel. 1, 8 (2017) 1830.
- 55. W Luo, et al., Energy Environ. Sci. 4, 10 (2011) 4046.
- 56. F F Abdi, et al., J. Phys. Chem. Lett. 4, 16 (2013) 2752.
- 57. D Halliday, R Resnick, and J Walker, "Fundamentals of physics" John Wiley & Sons (2013).
- 58. Y Choi, et al., J. Mater. Chem.A 9 (2021) 13874.
- 59. A J Rettie, et al., J. Am. Chem. Soc. 135, 30 (2013) 11389.
- 60. J A Seabold, K Zhu, and N R Neale, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 3 (2014) 1121.
- 61. H Seo, Y Ping, and G Galli, Chem. Mater. 30, 21 (2018) 7793.
- 62. Y Zhang, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 44 (2014) 24519.
- 63. X Zhao, et al., ACS Appl. Energy Mater. 1, 7 (2018) 3410.

جلد ۲۲، شمارهٔ ۲

- 64. S Wang, et al., Adv. Mater. 30, 20 (2018) 1800486.
- 65. J H Kim, et al., Nat. Commun. 7, 1 (2016) 1.
- 66. T W Kim, et al., Nat. Commun. 6, 1 (2015) 1.
- 67. J W Jang, et al., Energy Mater. 7, 22 (2017) 1701536.
- 68. G Wang, et al., J. Phys. Chem. C 117, 21 (2013) 10957.
- 69. J K Cooper, et al., Chem. Mater. 28, 16 (2016) 5761.
- 70. A P Singh, et al., Int. J. Hydrog. Energy 40, 12 (2015) 4311.
- 71. T W Kim and K S Choi, *Science* **343**, 6174 (2014) 990.
- 72. X Ning, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 58, 47 (2019) 16800.
- 73. R Kern, et al., Electrochim. Acta 47, 26 (2002) 4213.
- 74. M Zhou, et al., ACS Nano 8, 7 (2014) 7088.
- 75. D Tafalla, P Salvador, and R Benito, J. Electrochem. Soc 137 (1990)1910.
- 76. S Bae, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 8 (2019) 7990.